



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti
scolastici della Lombardia con insegnamento
del cinese
LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Mobilità studentesca e cooperazione universitaria tra Italia e Cina – 2019

HSK - Exhibition of Study Abroad and Career Program – Milano 25 maggio

Si comunica che il 25 maggio 2019 avrà luogo a Milano la terza edizione della fiera organizzata in Italia dal Centro HSK e dall'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Chinese Testing International Co. Ltd, che si terrà presso il piano terra del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione dell'Università degli Studi di Milano, dalle 9:30 alle 17:00 (piazza Montanelli 1, Sesto S. Giovanni, MI – fermata M1 Sesto Marelli).

I partecipanti potranno incontrare i rappresentanti di 20 università cinesi e centri specializzati in diverse aree della conoscenza, al fine di conoscere le opportunità di mobilità verso la Cina e attivare canali di collaborazione e scambio culturale con scuole e atenei cinesi.

L'ingresso all'evento è gratuito. Dettagli sull'evento e sull'Istituto Confucio si trovano nel comunicato stampa allegato.

Si prega di collaborare alla massima diffusione dell'evento.

Cordiali saluti

Il dirigente

Roberto Proietto

Allegato: Comunicato stampa
RP/am
Referente: Antonella Meccariello
Email: antonietta.meccariello@istruzione.it



Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it